



銀錠 / 銀粒

Silver Ingot / Silver Granules

● 主要用途

底片、貨幣、導電用材料、電極、醫學部品、觸媒、紀念品、珠寶、鏡子等使用。

● 產品規格

Chemical Composition 化學組成%		銀錠 / 銀粒	ASTM (B413-69)	JIS (H2141-64)
銀 (Ag)	Silver	99.99Min	99.99Min	99.99Min
鉛 (Pb)	Lead	0.0005Max	0.001Max	0.001Max
鉍 (Bi)	Bismuth	0.0005Max	0.0005Max	0.001Max
鐵 (Fe)	Iron	0.0005Max	0.001Max	0.002Max
銅 (Cu)	Copper	0.0010Max	0.010Max	0.003Max
鈀 (Pd)	Palladium	0.0001Max	0.001Max	--
硒 (Se)	Selenium	微量低於偵測極限	0.0005Max	--
碲 (Te)	Tellurium	微量低於偵測極限	0.0005Max	--

● 尺寸規格

種類	重量	尺寸
銀錠	10kg	300mm × 150mm × 20mm
銀粒	10kg/每箱	直徑 3~8 mm

